ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРИЧЕСКИХ БЕРИЛЛИЕВЫХ ОБОЛОЧЕК, С ЗАДАННЫМ ПРОФИЛЕМ ЛЕГИРОВАНИЯ МЕДЬЮ

<u>И. В. Тузов,</u> И. А. Чугров, Н. Н. Мариничева, Н. Н. Краева, А. С. Вихорев, А. В. Илюшечкина

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородская обл.

Введение

В рамках исследования ЛТС на установках с энергией мегаджоульного уровня применяются мишени, состоящие из сферической оболочки, наполненной дейтерий-тритиевой смесью. Одним из наиболее подходящих материалов для оболочки выступает бериллий, так как имеет ряд преимуществ перед другими материалами (стеклами и различными полимерами), связанными с механическими свойствами и некоторыми аспектами физики сжатия. На рис. 1 приведен спектр допустимых шероховатостей различных слоев криогенной мишени из пластика [1], который задавался в газодинамических расчетах оценки устойчивости сжатия мишени на установке NIF. Стоит отметить, что наиболее жесткие требования предъявляются к внутренней поверхности и близким к ней слоям.



Рис. 1. Требования к спектру шероховатости различных поверхностей криогенной полимерной капсулы в зависимости от номера сферической гармоники [2]: Inner surface – внутренняя поверхность, Outer surface – внешняя поверхность, Ice – лед, 1st-3rd intenal – 1-3 внутренние слои, Fourier Power – амплитуда Фурье сигнала, Fourier Mode Number – номер Фурье-моды

Из рис. 1 видно, что если оболочка имеет отклонения от идеальной сферы типа «эллиптичность», т. е. мода № 2, то получаем амплитуду отклонения для внешней поверхности оболочки до ≈ 300 нм, а для моды № 10 величина амплитуды отклонения будет, составляет ≈ 5 нм. Требования к допустимой амплитуде моды шероховатости внешней поверхности для более высоких значений мод еще более жесткие от $\approx 1,5$ нм в 12-ой и до $\approx 0,4$ нм в 1000-ой моде.

С учетом этого для мегаджоульной установки, где планируется применять подобные криогенные мишени, были сформулированы требования к параметрам мишени и боксу-конвертору. Для сферических бериллиевых оболочек требуемая шероховатость внешней поверхности составляет 30 нм, а внутренней 10 нм.

Изготовление бериллиевых оболочек, легированных медью

На данный момент существует два основных способа получения бериллиевых оболочек: изготовление полусфер будущей оболочки на ультрапрецизионных специализированных станках с последующим их склеиванием и получение бериллиевых оболочек методом вакуумного нанесения на полимерные оболочки-подложки. Рассматривая недостатки данных методов, стоит отметить, что первый вариант не позволяет получать оболочки с контролируемым профилем концентрации меди по объему сферы. Недостатком второго метода является увеличенное (достигает по расчетам около 5 месяцев) время процесса напыления слоев из-за малых скоростей распыления бериллия, однако особенностью вакуумного напыления является то, что в процессе распыления магнетронных мишеней мы можем варьировать концентрацию меди в слоях бериллия. Исходя из вышесказанного, единственным, реализуемым на сегодняшний день методом получения оболочек из бериллия с требуемой концентрацией меди, является вакуумное нанесение его на сферические полимерные оболочки-подложки с последующим термическим удалением последних [3].

В качестве оболочек использовались: полистирольные сферические оболочки диаметром 1,5–1,8 мм и толщиной стенки 10 мкм, полученные методом вспенивания исходных гранул полистирола в вертикальной печи падения и толстостенные (~30 мкм) полистирольные оболочки диаметром 2,3–2,4 мм, полученные методом микрокапсулирования. Для решения поставленной задачи была спроектирована и изготовлена экспериментальная напылительная установка для напыления специальных материалов. Установка оснащена магнетронным кластером с тремя независимо работающими конфокальными магнетронами (см. рис. 2). При напылении бериллия, сферические оболочки-подложки помещаются в непрерывно вибрирующую чашку, на которую подаются колебания (вдоль оси Z) различной чистоты (от 0,01 до 10 Гц) и интенсивности. При этом оболочки поворачиваются к магнетронным мишеням различными сторонами, и происходит равномерное распределение бериллиевого слоя на поверхности оболочек-подложек.



а б Рис. 2. Внешний вид: а – магнетронный кластер; б – вакуумно-напылительная установка

Учитывая, что к бериллиевой оболочке, как к мишени наполненной ДТ-смесью, предъявляются достаточно жесткие требования к качеству поверхности, толщине стенки и структуре, то нами использовались следующие методы исследования: оптическая интерферометрия; оптическая, атомно-силовая и рентгеновская микроскопия; определение толщины стенки бериллиевой оболочки гравиметрическим методом. Обработка изображения производилась с применением программы GWYDDION.

Для получения бериллиевых оболочек использовались плоские мишени из объемного материала бериллия, но в случае получения оболочек с неравномерно распределенной примесью меди и конструктивными особенностями напылительной установки, возможно, рассмотреть три различных варианта:

– первый, когда в магнетронный кластер устанавливаются две мишени из бериллия и одна мишень из меди, и, варьируя, условия нанесения (подаваемую мощность на магнетрон и др.) подбирается необходимый режим нанесения бериллия и меди. Но в силу того, что различие в коэффициентах распыления бериллия и меди существенно (0,7 против 2,3, при энергии ионов аргона 600 эВ), не удалось подобрать необходимый режим обеспечивающий концентрацию меди на уровне 2 ат.%, даже при минимальной мощности, подаваемой на магнетрон с медной мишенью (минимальная концентрация меди составила 8,45 ат.%). Также уменьшая мощность мы, с одной стороны уменьшаем поток вещества осаждаемого на оболочку и, как следствие, получаем более гладкий слой с низкой шероховатостью, а с другой стороны значительно увеличиваем время (в 1,6 раза по сравнению с чисто бериллиевой оболочкой) получения готовой оболочки с заданной толщиной;

– второй, отличается от первого только тем, что на пути осаждаемого потока вещества устанавливается экран, который отсекает часть потока и дает возможность получить значение легирующей примеси на уровне менее 2 ат.%, но при этом еще больше увеличивается время получения готовой оболочки;

– третий, заключается в использовании магнетронной мишени, представляющей собой плоский диск из бериллиево-медного сплава с известной концентрацией меди на уровне 2 ат.%. В таком случае, варьируя, количество таких мишеней в магнетронном кластере и подаваемую на них мощность, был подобран режим, когда и концентрацию легирующей примеси можно контролировать с высокой точность, и скорость получения готовой оболочки увеличить по сравнению с чисто бериллиевой оболочкой.

Таким образом, первый и третий вариант были экспериментально апробированы и получены данные о влиянии различных технологических параметров напылительной установки, на морфологию поверхности получаемых сферических бериллиевых оболочек, легированных медью. Приведены данные исследования морфологии поверхности и поперечного среза бериллиевых оболочек, легированных медью, а также представлены карта распределения элементов по поверхности поперечного среза и локальный элементный состав. Второй вариант не рассматривался в силу конструктивной невозможности установить экран перед одним из магнетронов, а также из-за слишком низкой скорости (опускается ниже 0,29 мкм/ч) нанесения бериллиево-медного слоя.

Результаты

Интерферограммы и АСМ-изображения внешней поверхности бериллиевых оболочек, легированных медью с разной концентрацией последней, приведены на рис. 3.

Для сравнения первой приведена бериллиевая оболочка не легированная медью. После легирования бериллиевых оболочек медью, наблюдается ухудшение интерференционной картины, выражающееся в размытии и нарушении интерференционных колец и, как следствие, увеличении параметров шероховатости. Данные интерферограмм подтверждаются АСМизображениями поверхности оболочек. Из литературы известно, что вводя в бериллий примесь меди на уровне единиц (ат.%) происходит замедление роста параметров шероховатости поверхности в сравнении с оболочками из чистого бериллия [4].



Рис. 3. Интерферограммы и ACM-изображения внешней поверхности бериллиевых оболочек: а – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой не легированной оболочки. Параметры поверхности: R_a=235 нм, rms = 331 нм (пл. анализа 235×176 мкм²); б – ACM-изображение внешней поверхности бериллиевой не легированной оболочки. Параметры поверхности: R_a = 63 нм, rms = 90 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); в – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки. Параметры оболочки легированной медью (подаваемая мощность на магнетрон 1 Вт). Параметры поверхности: R_a = 82 нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); г – ACM-изображение внешней поверхности: R_a = 82 нм, rms = 118 нм (пл. анализа 235×176 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности: R_a = 333 нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности: R_a = 333 нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности: R_a = 333 нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки легированной медью (подаваемая мощность на магнетрон 1 Вт). Параметры поверхности: R_a = 82 нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки легированной медью (подаваемая мощность на магнетрон 7 Вт). Параметры поверхности: R_a = 333 нм, rms = 468 нм (пл. анализа 235×176 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: R_a = 95 нм, rms = 135 нм (пл. анализа 50×50 мкм²)



Рис. 4. Интерферограммы и ACM-изображения внешней поверхности бериллиевых оболочек, легированных медью и полученных методом распыления мишени из бериллиево-медного сплава: а – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be/Cu, Be/Cu, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 252$ нм, rms = 341 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); б – ACM-изображение внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be/Cu, Be/Cu, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 119$ нм, rms = 160 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); в – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера:Be, Be/Cu, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 219$ нм, rms = 383 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); г – ACM-изображение внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера:Be, Be/Cu, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 219$ нм, rms = 383 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); г – ACM-изображение внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера:Be, Be/Cu, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 219$ нм, rms = 119 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера:Be, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 84$ нм, rms = 119 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности: $R_a = 167$ нм, rms = 240 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: $R_a = 167$ нм, rms = 96 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: R_a 73 нм, rms = 96 нм (пл. анализа 50×50 мкм²)</sup>



Рис. 5. Интерферограммы и ACM-изображения внешней поверхности бериллиевых оболочек, легированных медью: а – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be, Be, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 167$ нм, rms = 240 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); б – ACMизображение внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be, Be/Cu (200 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 73$ нм, rms = 96 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); в – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be, Be/Cu (150 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 292$ нм, rms = 441 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); г – ACM-изображение внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be, Be/Cu (150 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 292$ нм, rms = 441 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); г – ACM-изображение внешней поверхности: $R_a = 84$ нм, rms = 115 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be, Be/Cu (100 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 84$ нм, rms = 115 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); д – интерферограмма внешней поверхности бериллиевой оболочки, легированной медью (конфигурация кластера: Be, Be/Cu (100 BT)). Параметры поверхности: $R_a = 84$ нм, rms = 115 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: $R_a = 84$ нм, гms = 115 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: $R_a = 84$ нм, гms = 115 нм (пл. анализа 50×50 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: $R_a = 84$ нм, гms = 357 нм (пл. анализа 282×211 мкм²); е – ACM-изображение внешней поверхности: $R_a = 88$ нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²)</sup>. Параметры поверхности: $R_a = 88$ нм, rms = 118 нм (пл. анализа 50×50 мкм²)</sup>

На рис. 4 и 5 приведены интерферограммы и АСМ-изображения внешней поверхности полученных бериллиевых оболочек, легированных медью методом распыления мишени из бериллиево-медного сплава. В итоге, при легировании бериллиевых оболочек медью происходит увеличение параметров шероховатости поверхности по сравнению с не легированными оболочками. Эффект замедления роста параметров шероховатости при легировании медью обнаружить не удалось. Данный вопрос требует проведения отдельных дополнительных исследований. В ситуации с бериллиевыми оболочками, легированными медью методом распыления бериллиевомедной мишени, прослеживается похожая тенденция к увеличению параметров шероховатости поверхности с увеличением подаваемой мощности на магнетрон с мишенью из сплава и количеством этих мишеней в кластере.

Рассмотрение структурно-морфологических свойств логичнее всего начать с анализа магнетронных мишеней, с которых проводилось нанесение бериллиевого и бериллиево-медного слоя. Бериллий плохо идентифицируется стандартными методиками ввиду малой плотности (1,848 г/см³) и низкого атомного номера. Но если в анализируемом образце мишени присутствуют примеси более тяжелых элементов, то возможно провести полуколичественный анализ и отследить их след в получаемых бериллиевых оболочках, при условии того, что материал мишени полностью переносится при распылении на подложку.

На рис. 6 представлены изображения спектров мишеней из бериллия, меди и бериллиево-медного сплава. Рассматривая результаты, можно отметить, что все спектральные линии соответствуют друг другу и значительного количества (не более 5 %) примеси, как в «чистых» образцах, так и в мишени из сплава не наблюдается.

На рис. 7 представлены изображения поверхности магнетронных мишеней из бериллия, меди и бериллиево-медного сплава снятые в атомном контрасте. Для мишени из бериллия видны локальные неоднородности, связанные с распределением примесей в матрице мишени в основном на границах раздела бериллиевых зерен. Латеральный размер зерен варьируется от 10 до 30 мкм, что характерно для металлического поликристаллического бериллия [5], полученного вакуумным горячим прессованием. Для мишени из меди при исследовании поверхности, включений и выделений в структуре материала мишени не обнаружено.



Рис. 6. Спектры мишеней из бериллия, меди и бериллиево-медного сплава



Рис. 7. Микроструктура поверхности магнетронных мишеней в атомном контрасте: а – бериллий, б – медь, в – бериллиево-медный сплав

Мишень из бериллиево-медного сплава характеризуется значительной структурной неоднородностью из-за неравномерного распределения меди в объеме материала мишени. Плотность материала сплава составила 2,068 г/см³, что соответствует содержанию меди на уровне 12,5 масс.%. Определение среднего элементного состава мишеней проводили в нескольких локальных участках размерами от 180×180 мкм² до 1100×1100 мкм².

Аналогичным образом проводился анализ карт распределения элементов, как со всей площади поперечного среза оболочки, так и с областей меньшего размера (области с различного рода артефактами и отдельные слои). В табл. 1 представлены данные элементного состава бериллиево-медного слоя. Под конфигурацией «обр. 20 Вт на магнетрон» подразумевается, что в магнетронном кластере находилось две мишени Ве с подаваемой на них мощностью 200 Вт и одна мишень из Си с подаваемой на нее мощностью 20 Вт. В случае конфигурации «Конф. Ве. Ве. Ве/Си (150 Вт)» подразумевается, что в магнетронном кластере находилась две мишени из Ве и одна мишень из сплава Ве/Си, подаваемая мощность на все мишени составляла 150 Вт (по умолчанию мощность составляла 200 Вт, например «Конф. Ве. Ве/Си. Ве/Си»).

Элементный состав примесей в бериллиево-медном слое всех образцов

Обозначение	Массовое содержание, %								
	Be	Cu	0	Ar	Al*	Si [*]	Cr	Fe	W
Мишень Ве	основа		0,5	-	-	-	>0,1	0,14	>0,1
Мишень Си	-	основа	-	-	-	-	-	-	-
Мишень из сплава Ве/Си	основа	12,2	1,2	-	-	-	-	0,1	-
Обр. 20 Вт на магнетрон	основа	58,0	1,4	>0,1	0,7	>0,1	-	-	-
Обр. 10 Вт на магнетрон	основа	50,0	2,5	-	2,5	-	-	-	-
Обр. 7 Вт на магнетрон	основа	49,1	2,5	-	0,7	-	-	-	-
Обр. 3 Вт на магнетрон	основа	43,4	2,8	-	1,8	-	-	-	-
Обр. 1 Вт на магнетрон	основа	39,4	3,7	-	2,2	-	-	-	-
Конф. Be/Cu. Be/Cu. Be/Cu	основа	11,8	3,3	-	-	-	-	-	-
Конф. Be. Be/Cu. Be/Cu	основа	9,8	2,2	-	-	-	-	-	-
Конф. Ве. Ве. Ве/Си (200 Вт)	основа	7,1	2,4	-	-	-	-	-	-
Конф. Ве. Ве. Ве/Си (150 Вт)	основа	5,2	2,1	-	-	-	_	-	-
Конф. Ве. Ве. Ве/Си (100 Вт)	основа	4,7	2,6	-	-	-	_	0,2	-

Таблица 2

Данные измерений толщины бериллиево-медного слоя и расчет средней скорости напыления слоя

Обозначение	Концентрация меди в слое, масс.% (ат.%)	Толщина бериллиево- медного слоя, мкм.	Средняя скорость напыления слоя, мкм/ч.
Обр. 20 Вт на магнетрон	58,0 (16,38)	$2,22 \pm 0,15$	0,44
Обр. 10 Вт на магнетрон	50,0 (12,43)	$1,89 \pm 0,15$	0,38
Обр. 7 Вт на магнетрон	49,1 (12,04)	$1,85 \pm 0,15$	0,37
Обр. 3 Вт на магнетрон	43,4 (9,81)	$1,56 \pm 0,15$	0,31
Обр. 1 Вт на магнетрон	39,4 (8,45)	$1,43 \pm 0,15$	0,29
Конф. Be/Cu. Be/Cu. Be/Cu	11,8 (1,86)	$3,81 \pm 0,15$	0,76
Конф. Be. Be/Cu. Be/Cu	9,8 (1,52)	$3,56 \pm 0,15$	0,71
Конф. Ве. Ве. Ве/Си (200 Вт)	7,1 (1,07)	$3,47 \pm 0,15$	0,69
Конф. Ве. Ве. Ве/Си (150 Вт)	5,2 (0,77)	$2,91 \pm 0,15$	0,58
Конф. Ве. Ве. Ве/Си (100 Вт)	4,7 (0,65)	$2,16 \pm 0,15$	0,43

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно сделать выводы, что в мишенях кроме основных элементов бериллия (Be) и меди (Cu), присутствует определенный набор примесей, который почти полностью повторяется во всех образцах на неизменном уровне, за исключением кислорода, содержание которого достигает значений в 3,3 %.

Такое повышенное содержание кислорода в оболочках можно объяснить незначительным окислением бериллия после окончания процесса напыления, что выражается в локализации кислорода преимущественно в межслойных границах. Однако, влияние частичного окисления поверхности бериллиевого слоя требует отдельных дополнительных исследований. Методом со-распыления бериллиевой и медной мишени (в соотношении 2/1) в зависимости от подаваемой мощности на медную мишень удалось получить бериллиево-медный слой с концентрацией меди от 8,45 до 16,38 ат.%. Подаваемая мощность на медную мишень варьировалась от 1 до 20 Вт, на две бериллиевые мишени была постоянной и составляла 200 Вт. Кроме основного набора примесей характерных для мишени у оболочек регистрируются незначительное содержание алюминия (Al) и кремния (Si), данные примеси, скорее всего, тоже связаны с мишенью.

Также для каждого образца, по изображениям поперечного среза, были посчитаны общая толщина оболочки, толщина бериллиево-медного слоя и проведен расчет скорости напыления бериллиевомедного слоя. Для каждого образца была проведена оценка не только средней скорости напыления бериллиево-медного слоя, но и анализ зависимости скорости напыления от подаваемой мощности и конфигурации магнетронного кластера. В табл. 2 приведены данные измерений толщины бериллиевомедного слоя и скорости напыления слоя для всех исследованных образцов.

Из данных представленных в табл. 2 следует, что:

 – для получения бериллиево-медного слоя методом со-распыления бериллиевой и медной мишени, зависимость характеризуется закономерным [6] увеличением скорости напыления, при повышении



Рис. 8. Внешний вид установки для полировки полимерных оболочек [7]: Capsule – оболочка, Holder – держатель, Pad – диск



Рис. 9. Схематичный вид поперечного среза одной из гильз для загрузки оболочки [7]: Loading Spheres – шарики нагрузки, CH Capsule – полимерная оболочка, Interior Septum – внутренний тефлоновый держатель, Exterior Septum – внешний стеклянный держатель, Pad – диск с абразивной поверхностью, Colloidal Silica Slurry – коллоидальная кварцевая суспензия

Таблица 3

Значения средних параметров шероховатости внешней поверхности бериллиевых оболочек до и после полировки

Обозначение		Номер операции				
		до по-	2-цикл полир.	3-цикл полир.		
		лир.	«м. шарик»	«м. шарик»		
Оболочка № 1	Ra, нм	782	-	-		
	rms, нм	1039	-	-		
Оболочка № 2	Ra, нм	842	194	197		
	rms, нм	1189	308	427		
Оболочка № 3	Ra, нм	880	147	-		
	rms, нм	1222	225	_		

мощности и принимает значения 0,29, 0,31, 0,37, 0,38 и 0,44 мкм/ч при подаваемой мощности на медный магнетрон 1, 3, 7, 10 и 20 Вт;

– для получения бериллиево-медного слоя методом распыления мишени из бериллиево-медного сплава с известной концентрацией меди, зависимость также характеризуется закономерным увеличение скорости напыления, как при повышении мощности, так и при увеличении количества установленных в магнетронный кластер мишеней из сплава. Использование мишени из сплава позволило получить бериллиевые оболочки, легированные медью с концентрацией до 2 ат.% и увеличить среднюю скорость напыления до 0,76 мкм/ч, что в 1,7 раза выше, чем в случае с чисто бериллиевой оболочкой.

Как было показано ранее, с увеличением толщины стенки бериллиевой оболочки параметры шероховатости поверхности возрастают и достигают значений порядка единиц микрон для готовой оболочки, тогда как условия применимости оболочки в качестве мишени соответствует значению средней шероховатости внешней поверхности менее 30 нм. В силу малых размеров (до 2,5 мм) и хрупкости оболочек, как полимерных, так и бериллиевых в качестве основного метода полировки было выбрано плоское полирование на кругах с различным абразивом рис. 9.

Данный метод плоского полирования применим, как к полимерным оболочкам, так и к оболочкам из металла (Ti, Be) [7] и высокоплотного углерода [8]. На рис. 8 представлен внешний вид установки для полировки полимерных оболочек. Установка представляет собой опорную плиту с гладкой поверхностью, на которой располагается вращающаяся с переменной скоростью стеклянная подложка. В подложке имеются отверстия с фторопластовыми проставками для загрузки оболочек. Процесс полировки заключается в следующем: в отверстие загружается оболочка и сверху нагружается сферическими шариками. Далее в область контакта оболочки и опорной плиты непрерывно подается суспензия абразива на основе мелких частиц оксида кремния и запускается



Рис. 10. Фотография бериллиевых оболочек: а – не обработанная, б, в – после полировки

вращение стеклянной подложки. За счет нагружения шариками происходит взаимодействие абразива с поверхностью оболочки и снятием материала, а вращательные движения подложки постоянно поворачивают оболочку для равномерной обработки. Результаты полировки образцов представлены в табл. 3.

Для сравнения на рис. 10 представлена фотография трех бериллиевых оболочек. Если смотреть слева-направо, то сначала идет не подвергнутая обработке оболочка, потом 2-ая и 3-ья бериллиевые оболочки.

Таким образом, можно заключить, что разработанная нами схема полировки бериллиевых оболочек правильная и в дальнейшем будет совершенствоваться и использоваться для получения оболочек, не только бериллиевых, с требуемым качеством поверхности.

Литература

1. Clark D. S., Haan S. W., Cook A. W. et al., Physics of Plasmas 18, 082701 (2011).

2. Haan S. W., Lindl J. D., Callahan D. A. et al. Point design targets, specifications, and requirements for the 2010 ignition campaign on the National Ignition Facility // Phys. Plasmas. -2011. -Vol. 18. -P.051001 1-47.

3. Hammel B. A. et al. High Energy Density Physics 6. 2010.P 171-178.

4. Zhou Min-jie, Luo Bing-chi, LI Kai, et al. / Microstructure evolution of copper doped beryllium thin films // Trans. Nonferrous Met. Soc. China 22(2012) 1151–1155.

5. Берман С. И. Меднобериллиевые сплавы, их свойства применение и обработка. -М: Металлургия, 1966.

6. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой: Физическое распыление одноэлементных твердых тел. Пер. с англ. / Под ред. Р. Бериша. – М.: Мир, 1985. – 336 с

7. Surawata T. I., Steele W. A., Feit M. D. et.al. Tumble finishing of CH capsules. - 20th Target fabrication meeting. Santa Fe, May 24, 2012.

8. Requieron, Huang H., Hoover D. E. et. al. - Characterization of high density carbon capsules. - 21th Target fabrication meeting. Las Vegas, Nevada, June 21-25, 2015.